

## 2.5D および 3D 実装における協調設計の必要性

徳永 真也\*

Effectiveness of Co-Design for 2.5D/3D Module

Shinya TOKUNAGA\*

---

\* パナソニック株式会社オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社セミコンダクター事業部システムインテグレーション基盤技術開発グループ  
(〒617-8520 京都府長岡京市神足焼町1番地)

\*Fundamental Technology Development Group, System Integration, Semiconductor Business Divison, Automotive & Industrial Systems Company, Panasonic Corporation  
(1 Kotari-yakemachi, Nagaokakyo City, Kyoto 617-8520)